

報價單

特價期：2011年6月1日-7月31日

項目說明		原價	特價	數量(√)
1.	A. 多層與高密度電路板全覽	NT\$ 1,500	NT\$ 1,350	
2.	B. 品檢圖解與改善對策手冊	NT\$ 1,500	NT\$ 1,350	
3.	C. 軟板製程技術與應用全覽	NT\$ 2,000	NT\$ 1,800	
4.	A+B+C 套書 (註1)	NT\$ 5,000	NT\$ 4,000	
合計				

1. 本報價含稅以及運費
2. 訂購說明：回傳(03-2804490)或 [EMAIL](#) 本訂購單與匯款憑證，本公司確認無誤即進行出貨，到貨時間約 2-3 個工作天，出貨時會以 email 告知，請務必填寫您的 email

請選擇付款方式

- 郵政劃撥____ 戶名：亞洲智識科技有限公司
郵政帳號：19469921
- 電匯轉帳____ 解款銀行：台北富邦商業銀行 環北分行
戶名：亞洲智識科技有限公司
帳號：729102015045
- 郵寄支票____ 收件人：亞洲智識科技有限公司 財務部
地址：中壢市環北路 398 號 14 樓-6

訂戶資料

公司名稱：_____ 聯絡人：_____

收件人：_____ 先生 女士 E-MAIL：_____

收件地址 _____ - _____

TEL：() _____ - _____ FAX：() _____ - _____